

2018年2月27日

各位

兼松株式会社

人事異動について、下記のとおりお知らせします。

(2018年2月28日付)

新 職	継 続 職 (旧 職)	氏 名
兼松中国会社 深圳支店長	(電子部品・半導体第一部 第三課)	くぐみや ひとし 久々宮 平

(2018年3月10日付)

新 職	継 続 職 (旧 職)	氏 名
兼松米国会社 シリコンバレー支店長	(電子事業創造室長)	さきお あきひと 笹尾 昭仁

(2018年4月1日付)

新 職	継 続 職 (旧 職)	氏 名
電子材料部長	電子材料部 第一課長	くろぬま けんじろう 黒沼 謙二郎

(2018年4月16日付)

新 職	継 続 職 (旧 職)	氏 名
兼松中国会社社長 兼 上海支店長 兼 兼松香港会社社長	(電子材料部)	おおおか まさなが 大岡 正長
兼松台湾会社社長	(電子統括室)	しむら ひろあき 志村 博章

以 上

【お問い合わせ先】
兼松株式会社 広報・IR室
TEL: 03-5440-8000